

印制电路板中有害物质分析方法 第1部分：铅、汞、铬、镉和溴的快速筛选 X射线荧光光谱法

Methods for the analysis of harmful substances in printed circuit boards Part 1:
Rapid screening and determination of lead, mercury, chromium, cadmium and
bromine by X-ray fluorescence spectrometry

地方标准信息服务平台

2019 - 07 - 01 发布

2019 - 08 - 01 实施

前 言

DB34/T 3368《印制电路板中有害物质分析方法》共 6 个部分：

- 第 1 部分：铅、汞、铬、镉和溴的快速筛选 X 射线荧光光谱法；
- 第 2 部分：卤素（氯和溴）的测定 离子色谱法；
- 第 3 部分：多溴联苯及多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法；
- 第 4 部分：铅和镉的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第 5 部分：汞含量的测定 电感耦合等离子体光谱法；
- 第 6 部分：六价铬含量的测定 分光光度法。

本部分为第 1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分由安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心提出。

本部分由安徽省有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分主要起草单位：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心。

本部分参加起草单位：铜陵有色金属集团控股有限公司检测研究中心。

本部分主要起草人：臧真娟、周蕾玲、洪军、汪海、赵亮、龚昌合、黄薇薇。

地方标准信息服务平台